

精研会内会社交流発表会 開催のご案内

2023年5月30日(火) 15:30-16:30

対面：東京大学 本郷キャンパス 工学部14号館1階143講義室

オンライン (Webex) : <https://utelecon.webex.com/utelecon-jp/j.php?MTID=m0eb87d79da85acbc950dd20279889f7d>



～精研会内での会員企業間の交流を目的とし、産学連携に関連した研究開発などのトピックスをご紹介します～

15:30-16:10

株式会社エステック 技術実験部 部長 海老澤 弘道 様

バーチャルテストイングによる感性評価システムの構築

モビリティにおける快適性や利便性など顧客の感性に関わる評価をバーチャルな環境で実現可能な、ドライビングシミュレータ「VDX Studio」を開発しました。VDXSシステムとその実現を支えた技術、感性評価の取組事例をご紹介します。



16:10-16:50

住友電気工業株式会社 光通信研究所 吉川 智弘 様

通信を支える光ファイバの概要と最新動向の紹介

高度情報化社会を支える光ファイバの概要と、さらなる伝送容量増加に向けた最新動向についてご紹介します。



16:50-17:30

中村留精密工業株式会社 要素開発部 中西 賢一 様

中村留が作る複合加工機と加工事例の紹介

「世界の現場で負担を削り、ものづくりに携わる人の生活を豊かにする」をコンセプトに、複合加工機のトップランナーとして旋盤ベースの複合加工機を開発しております。弊社における複合加工機の開発の歴史と併せて加工事例を紹介させていただきます。



* 学生のみなさんの聴講も歓迎いたします *